
お知らせ

■開催日時

2023 年 11 月 25 日 (土)・26 日 (日) 現地開催

■会場

京王プラザホテル 南・本館 4 階

■受付

京王プラザホテル 南館 4 階 錦 (第 1 会場) ホワイエ

25 日 (土) 8:30 ~ 17:30

26 日 (日) 8:00 ~ 15:30

- ・ 演者の先生は、ご講演セッションの開始 30 分前までに受付をお願いいたします。
- ・ 座長の先生は、ご担当セッションの開始 20 分前までに受付をお願いいたします。

■参加登録

本ホームページ「参加登録」ページよりオンラインでのお申込みとなります。

【ご注意】

会場参加の場合でも、感染防止の観点から当日現地登録・支払いは受付けておりませんので、必ずオンライン上で参加登録を行ってください。

またキャンセルは承っておりませんので、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

<参加登録ページ>

<https://secure101.jtbcom.co.jp/laserweek2023/>

・参加登録期間

【クレジット決済のみ】

- ・ 事前登録：2023 年 9 月 27 日 (水) ~ 11 月 22 日 (水) 24:00
 - ・ 当日登録：2023 年 11 月 23 日 (木) 00:00 ~ 11 月 26 日 (日) (会期終了まで)
- ※必ずご来場までに決済を完了ください。

・参加費

	事前	当日
会員	13,000 円	15,000 円
非会員	15,000 円	17,000 円
コメディカル・コデンタル	8,000 円	10,000 円
学生・専門学校生	無料	無料

※こちらの参加費で 4 学会全てにご参加いただけます。

※学生は学生証をオンライン参加登録時にデータをアップロードしてください。

・情報交換会

会員	6,000 円
非会員	10,000 円

※定員になり次第、締め切らせていただきます。

- ・参加証・領収書
- ・参加登録した際の参加登録システム（メインメニュー画面）より、「領収書」、「参加証」を各自でダウンロードください。
- ・プログラム・抄録集
日本レーザー医学会会員には日本レーザー医学会誌第43巻第3号として事前送付しております。
非会員でご希望の方のみ会期当日、受付にてご購入ください。
- ・ネームカードについて
ご来場の際は、参加登録した際の参加登録システム（メインメニュー画面）より、ネームカード出力用のQRコードをダウンロードの上、印刷してお持ちいただくか、お手持ちのスマートフォンやタブレットの画面に表示可能な状態でお越しください。
会場にて、ご自身で発券機にQRコードをかざし、ネームカードを発券していただきます。
※ネームカードの事前発送はございません。

■ランチョンセミナー

会期中の全日程で、ランチョンセミナーは、整理券制となります。
整理券は、当日のランチョンセミナーのみ下記のとおり配布します。

整理券配布場所：京王プラザホテル 南館4階 錦（第1会場）ホワイエ

整理券配布日時：11月25日（土）8:00～10:30

11月26日（日）7:45～10:30

*セミナー毎に発券の限りがございますので、予めご了承ください。

*配布時間終了後は、直接各会場までお越しください。各セミナーでお弁当に余りがある場合にはお弁当をお渡しいたします。

*整理券は、セミナー開始後5分で失効いたしますのでご注意ください。